

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司\*  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0981)

### 中芯國際截至二零一四年九月三十日止三個月未經審核業績公佈

- 二零一四年第三季銷售額為伍億貳仟壹佰陸拾萬美元，較二零一四年第二季度增加 2.0%。
- 二零一四年第三季毛利率為 25.9%，相比二零一四年第二季為 28.0%，及二零一三年第三季為 21.0%。
- 二零一四年第三季中芯國際應佔利潤為肆仟柒佰伍拾萬美元，相比二零一四年第二季為伍仟陸佰捌拾萬美元，及二零一三年第三季為肆仟貳佰伍拾萬美元。

以下為本公司於二零一四年十一月五日就截至二零一四年九月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

本簡明合併財務資訊係依國際財務報告準則編製。

中國上海 — 2014 年 11 月 5 日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一四年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

## 二零一四年第四季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 季度收入預期減少 5%至 9%。
- 毛利率預期介於 19.5%至 22.5%的範圍內。
- 非公認準則的經營開支為扣除雇員花紅計提數、政府支持的資金以及出售生活園區資產收益影響後，預期將介於 9 仟 9 百萬美元至 1 億零 3 百萬美元之間。

首席執行官兼執行董事邱慈雲博士評論說：“第三季度是個不錯的季度，我們連續第十個季度盈利。中芯不包含武漢新芯的收入又達到了歷史新高，環比增長 2.0%，同比增長 3.6%。中芯國際應佔利潤為肆仟柒佰伍拾萬美元。

關於產能擴張，我們計畫在今年年底前將天津廠的生產產能擴張到每個月四萬二千片 8 吋晶圓。深圳廠按照計畫在今年年底前達到每月一萬片的裝機產能，我們計畫擴張深圳廠的產能，在 2015 年底達到每月二萬片。同時，北京合資專案預計在今年年底前安裝每月一千片的 12 吋晶圓產能，2015 年底前安裝一萬片的 12 吋晶圓產能。我們計畫今年年底前在上海廠準備每月六千片的 12 吋晶圓產能，可用於生產 28 納米產品。

中國市場對芯片的強勁需求一直在推動我們的成長。在過去五個季度來自中國客戶的收入每季都超過 40%，在今年第三季度占整個營收的 42%強。作為中國最大且最先進的代工廠，我們非常期待看到中國業界的飛速成長。我們專注於發展方向及技術，抓住市場機遇，服務於中國市場的需求。我們相信會有許多機遇帶來持續成長。”

---

## 電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一四年十一月六日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：

中國 +86 400-120-3170 (密碼：SMIC)

香港 +852 3051-2792 (密碼：SMIC)

臺灣 +886 2-7743-8419 (密碼：SMIC)

美國 +1 845-507-1610 (密碼：SMIC)

二零一四年第三季業績公佈網上直播可於以下網址收聽：

[http://www.smics.com/eng/investors/ir\\_presentations.php](http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php)，或

<http://www.media-server.com/m/p/973q4rzt>。

該直播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都在本新聞稿發佈後 12 個月內刊登於 SMIC 的網站上。

---

## 關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司("中芯國際", 紐交所代號：SMI, 港交所股份代號：981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 28 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和一座 200mm 超大規模晶圓廠；在北京建有一座 300mm 超大規模晶圓廠，一座 300mm 晶圓廠正在合資建設中；在天津建有一座 200mm 晶圓廠；在深圳正開發一個 200mm 晶圓廠項目。中芯國際還在美國、歐洲、日本和台灣地區設立營銷辦事處、提供客戶服務，同時在香港設立了代表處。

詳細資訊請參考中芯國際網站 [www.smics.com](http://www.smics.com)。

---

## 安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“二零一四年第四季指引”和我們對產能利用率的計畫、產業的成長以及我們因專注於發展方向及技術而有持續成長的機遇等敘述，乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「目標」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。這些前瞻性陳述涉及可能導致中芯國際實際表現、財務狀況和經

營業績與這些前瞻性陳述所表明的意見產生重大差異的已知和未知風險、不確定性因素和其他因素，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，其中包括全球經濟變緩、未決訴訟的頒令或判決、半導體行業高強度的智識產權訴訟，和終端市場的財政穩定等相關風險。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文檔資料，包括其於二零一四年四月十四日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「合併財務報表」部分，且中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性陳述，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明陳述的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因為新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

---

### 關於非一般公認會計準則(“非公認準則”)的財務計量

為補充中芯國際遵照國際財務報告準則表達的合併財務結果，中芯國際在此份新聞稿裡使用了非公認準則的營運結果計量，其調整為不包含來自武漢新芯集成電路製造有限公司(“武漢新芯”)的晶圓轉單(已於二零一三年第三季起逐步結束)。自二零一四年第一季起沒有來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額。此份業績報告包含非公認準則的收入(非公認準則的銷售額)及非公認準則的營運開支(包括調整為不含雇員花紅計提數、政府支持的資金以及出售生活園區資產收益影響數的全部營運開支)，亦包含二零一四年第四季財務指引裡的非公認準則的營運開支。非公認準則的財務計量表達，並不意味著可以僅考慮非公認準則的財務計量，或認為其可替代遵照國際財務報告準則編製及表達的財務資訊。

中芯國際相信使用這些非公認準則的財務計量，有助於投資者及管理層比較中芯國際過去的業績，本公司管理層規律地使用這些非公認準則財務計量去了解、管理和評估本公司的業務以及去制定財務和營運方面的決策。

後附的表格在每項非公認準則的財務計量及直接可比的公認準則財務計量之間的調節，有更多的資訊。指引裡的非公認準則計量及公認準則計量之間的調節，在未來的基礎上並不可行。

二零一四年第三季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一四年 第三季度	二零一四年 第二季度	季度比較	二零一三年 第三季度	年度比較
收入	521,646	511,344	2.0%	534,256	-2.4%
銷售成本	(386,704)	(368,291)	5.0%	(422,274)	-8.4%
毛利	134,942	143,053	-5.7%	111,982	20.5%
經營開支	(94,122)	(84,861)	10.9%	(63,447)	48.3%
經營利潤	40,820	58,192	-29.9%	48,535	-15.9%
其他收入(開支)，淨額	7,840	(1,105)	-	(4,681)	-
除稅前利潤	48,660	57,087	-14.8%	43,854	11.0%
所得稅利益(開支)	18	93	-80.6%	(914)	-
<b>本期利潤</b>	<b>48,678</b>	<b>57,180</b>	<b>-14.9%</b>	<b>42,940</b>	<b>13.4%</b>
其他綜合收入					
外幣報表折算差異變動	1,320	(858)	-	77	1614.3%
<b>本期綜合收入總額</b>	<b>49,998</b>	<b>56,322</b>	<b>-11.2%</b>	<b>43,017</b>	<b>16.2%</b>
本期以下各方應佔利潤：					
中芯國際應佔利潤	47,520	56,801	-16.3%	42,491	11.8%
非控制權益	1,158	379	205.5%	449	157.9%
<b>本期利潤</b>	<b>48,678</b>	<b>57,180</b>	<b>-14.9%</b>	<b>42,940</b>	<b>13.4%</b>
毛利率	25.9%	28.0%	-	21.0%	-
每股普通股股份盈利 <sup>(1)</sup>					
基本	0.00	0.00		0.00	
攤薄	0.00	0.00		0.00	
每股美國預托股股份盈利 <sup>(2)</sup>					
基本	0.07	0.09		0.07	
攤薄	0.07	0.08		0.07	
付運晶圓(約當 8 吋)	668,811	648,764	3.1%	653,090	2.4%
產能利用率 <sup>(3)</sup>	91.9%	94.6%	-	88.2%	-

附注：

(1) 基於二零一四年第三季加權平均普通股 348 億 4 仟 600 萬股(基本)及 389 億零 400 萬股(攤薄)，二零一四年第二季 327 億 6 仟 600 萬股(基本)及 352 億 9 仟 100 萬股(攤薄)，二零一三年第三季 320 億 8 仟 400 萬股(基本)及 323 億 5 仟 500 萬股(攤薄)。

(2) 每股美國預托股股份代表 50 股普通股股份

(3) 產能利用率按約當產出品圓總額除以估計季度產能計算。

- 二零一四年第三季銷售額由二零一四年第二季的 5 億 1 仟 1 佰 30 萬元季度增加 2.0%

至 5 億 2 仟 1 佰 60 萬元，主要因為二零一四年第三季晶圓付運量增加。銷售額較二零一三年第三季的 5 億 3 仟 4 佰 30 萬元年度減少 2.4%，主要因為自二零一四年第一季起沒有來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額。

- 二零一四年第三季不包含來自武漢新芯晶圓轉單的非公認準則銷售額達創新高的 5 億 2 仟 1 佰 60 萬元，較二零一三年第三季的 5 億零 3 佰 70 萬元年度增加 3.6%。
- 二零一四年第三季的銷售成本由二零一四年第二季的 3 億 6 仟 8 佰 30 佰萬元季度增加 5.0%至 3 億 8 仟 6 佰 70 萬元。
- 二零一四年第三季的毛利由二零一四年第二季的 1 億 4 仟 3 佰 10 萬元季度減少 5.7%至 1 億 3 仟 4 佰 90 萬元。
- 二零一四年第三季的毛利率由二零一四年第二季的 28.0%下降至 25.9%，主要由於產能利用率減少所致。
- 二零一四年第三季的經營開支由二零一四年第二季的 8 仟 4 佰 90 萬元季度增加 10.9%至 9 仟 4 佰 10 萬元，主要原因請詳下文經營開支（收入）分析。

## 收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一四年 第三季度	二零一四年 第二季度	二零一三年 第三季度
電腦	2.3%	2.8%	1.8%
通訊	44.6%	41.4%	44.4%
消費	44.3%	48.0%	43.9%
其他	8.8%	7.8%	9.9%
以服務分類	二零一四年 第三季度	二零一四年 第二季度	二零一三年 第三季度
晶圓	94.6%	95.4%	93.8%
光罩製造，晶圓測試及其它	5.4%	4.6%	6.2%
以客戶類別分類	二零一四年 第三季度	二零一四年 第二季度	二零一三年 第三季度
無廠房半導體公司	86.8%	85.2%	87.7%
集成裝置製造商	3.3%	3.0%	5.5%
系統公司及其它	9.9%	11.8%	6.8%
以地區分類	二零一四年 第三季度	二零一四年 第二季度	二零一三年 第三季度
北美洲	43.7%	42.0%	46.0%
中國 <sup>(1)</sup>	42.2%	44.4%	42.1%
歐亞 <sup>(2)</sup>	14.1%	13.6%	11.9%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一四年 第三季度	二零一四年 第二季度	二零一三年 第三季度
40/45 納米	10.4%	13.2%	15.7%
55/65 納米	24.3%	26.3%	27.1%
90 納米	3.5%	3.4%	4.7%
0.13 微米	11.5%	12.1%	10.1%
0.15/0.18 微米	45.7%	40.2%	38.4%
0.25/0.35 微米	4.6%	4.8%	4.0%

附註：

- (1) 包括香港，不包括臺灣
- (2) 不包括中國

## 產能\*

晶圓廠／(晶圓尺寸)	二零一四年 第三季度	二零一四年 第二季度
上海廠(8吋)	96,000	96,000
上海 12吋廠 (12吋)	31,500	31,500
北京廠(12吋)	81,000	81,000
天津廠(8吋)	39,000	39,000
晶圓代工生產月產能合計	247,500	247,500

附注：

\*在期末的月產能折算成 8 吋晶圓的片數，且為了比較目的，以 30 天作為計算基礎。

- 二零一四年第三季的月產能為 24 萬 7 仟 500 片 8 吋晶圓，與二零一四年第二季相同。

## 付運及產能利用率

8 吋等值晶圓	二零一四年 第三季度	二零一四年 第二季度	二零一三年 季度比較	二零一三年 第三季度	二零一三年 年度比較
付運晶圓	668,811	648,764	3.1%	653,090	2.4%
產能利用率 <sup>(1)</sup>	91.9%	94.6%	-	88.2%	-

附注：

(1) 產能使用率按約當產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

## 詳細財務分析

### 毛利分析

以千美元計	二零一四年 第三季度	二零一四年 第二季度	季度比較	二零一三年 第三季度	年度比較
銷售成本	386,704	368,291	5.0%	422,274	-8.4%
折舊	108,623	106,236	2.2%	126,433	-14.1%
其他製造成本	277,278	260,365	6.5%	294,374	-5.8%
股權報酬	803	1,690	-52.5%	1,467	-45.3%
毛利	134,942	143,053	-5.7%	111,982	20.5%
毛利率	25.9%	28.0%	-	21.0%	-

- 二零一四年第三季的銷售成本由二零一四年第二季的 3 億 6 仟 8 佰 30 萬元季度上升 5.0% 至 3 億 8 仟 6 佰 70 萬元。
- 二零一四年第三季的毛利由二零一四年第二季的 1 億 4 仟 3 佰 10 萬元季度減少 5.7% 至 1 億 3 仟 4 佰 90 萬元。
- 二零一四年第三季的毛利率由二零一四年第二季的 28.0% 下降至 25.9%，主要由於產能利用率減少所致。

### 經營開支（收入）分析

以千美元計	二零一四年 第三季度	二零一四年 第二季度	季度比較	二零一三年 第三季度	年度比較
經營開支	94,122	84,861	10.9%	63,447	48.3%
研究及開發開支	54,887	45,080	21.8%	37,564	46.1%
一般及行政開支	34,668	35,528	-2.4%	24,718	40.3%
銷售及市場推廣開支	10,090	9,018	11.9%	9,324	8.2%
其他經營收入	(5,523)	(4,765)	15.9%	(8,159)	-32.3%

- 二零一四年第三季的研究及開發開支增加至 5 仟 4 佰 90 萬元，相比二零一四年第二季為 4 仟 5 佰 10 萬元。該增加數主要由於 1) 本季度研發活動增加及 2) 研究發展合約上獲得政府支持的資金減少，該資金在二零一四年第三季為 5 佰 80 萬元，相比二零一四年第二季為 7 佰 60 萬元。

### 其他收入（開支），淨額

以千美元計	二零一四年 第三季度	二零一四年 第二季度	季度比較	二零一三年 第三季度	年度比較
其他收入（開支），淨額	7,840	(1,105)	-	(4,681)	-
利息收入	2,968	3,021	-1.8%	1,394	112.9%
財務費用	(2,539)	(8,231)	-69.2%	(8,673)	-70.7%
外幣匯兌收益或虧損	6,838	(1,860)	-	2,404	184.4%
其他收益或虧損，淨額	264	5,399	-95.1%	(357)	-
應佔聯營公司利潤	309	566	-45.4%	551	-43.9%

- 二零一四年第三季的財務費用由二零一四年第二季的 8 佰 20 萬元季度減少 69.2%至 2 佰 50 萬元，主要因為本季度有政府資金認列為利息開支的減少。
- 外幣匯兌收益或虧損的變動主要由於本季度人民幣兌美元升值。
- 其他收益或虧損，淨額的變動主要由於本季度學校暑期休假導致較低的收入。

### 折舊及攤銷

以千美元計	二零一四年 第三季度	二零一四年 第二季度	季度比較	二零一三年 第三季度	年度比較
折舊及攤銷	138,889	138,463	0.3%	136,725	1.6%

## 流動資金

以千美元計	二零一四年 第三季度	二零一四年 第二季度
現金及約當現金	362,239	573,332
限制性現金	159,118	181,573
其他財務資產	336,793	358,417
貿易及其他應收賬款	490,910	458,765
預付款及預付經營開支	43,736	42,261
存貨	315,364	319,089
歸類為持作出售資產	578	1,543
流動資產總計	1,708,738	1,934,980
流動稅項負債	157	246
預提負債	117,956	132,273
遞延政府資金	53,563	31,484
借貸	376,978	365,269
貿易及其他應付款項	531,334	474,268
流動負債總計	1,079,988	1,003,540
現金比率 <sup>(1)</sup>	0.3x	0.6x
速動比率 <sup>(2)</sup>	1.3x	1.6x
流動比率 <sup>(3)</sup>	1.6x	1.9x

附注：

- (1) 現金比率為現金及約當現金除以流動負債總計。
- (2) 速動比率為流動資產(不包含存貨)除以流動負債總計。
- (3) 流動比率為流動資產總計除以流動負債總計。

## 資本結構

以千美元計	二零一四年 第三季度	二零一四年 第二季度
現金及約當現金	362,239	573,332
限制性現金	159,118	181,573
其他財務資產	336,793	358,417
短期借款	376,978	365,269
長期借款	217,000	430,520
可轉換公司債	355,362	352,317
借款總計	949,340	1,148,106
權益	2,944,770	2,889,045
總債務股本比率 <sup>(1)</sup>	32.2%	39.7%

附注：

(1) 總債務股本比率為借款總計除以權益。借款總計包含短期和長期借款及可轉換公司債。

現金及約當現金由二零一四年第二季的 5 億 7 仟 3 佰 30 萬元減少至二零一四年第三季的 3 億 6 仟 2 佰 20 萬元，主要因為本季度償還長期借款所致。二零一四年第三季期後，我們發行本金總額 5 億美元於二零一九年到期 4.125% 的債券。

## 現金流量概要

以千美元計	二零一四年 第三季度	二零一四年 第二季度
經營活動所得現金淨額	134,210	118,635
投資活動所用現金淨額	(144,006)	(339,761)
融資活動所得(所用)現金淨額	(202,312)	357,214
匯率變動的影響	1,015	(331)
現金變動淨額	(211,093)	135,757

## 資本開支概要

- 二零一四年第三季資本開支為 2 億 8 仟 1 佰 70 萬元。
- 截至二零一四年第三季，本公司二零一四年計劃用於晶圓廠運作的資本開支由大約 11 億元降低至大約 10 億元。資本開支中大約 4 億 3 仟萬元用於本公司擁有大部分權益的中芯北方集成電路製造(北京)有限公司(「中芯北方」)，其由本公司及該實體的其他股東分別提供 55% 及 45% 的資金，相較先前的估計數為 5 億 7 仟萬元。該項資本開支的減少主要因為中芯北方的設備遷入時程有些延遲所致。
- 於二零一四年計劃用於晶圓廠運作的資本開支主要用於 1) 中芯北方，2) 為本公司深圳 8 吋晶圓廠收購二手設備，3) 產品組合改變，包括本公司於上海的 12 吋晶圓廠由 40/45 納米轉為 28 納米，4) 本公司的天津 8 吋晶圓廠及上海 8 吋超大規模晶圓廠之產能擴張，以及 5) 研究發展設備、光罩和知識產權的取得。

- 於二零一四年計劃用於非晶圓廠運作的資本開支由大約 1 億 1 仟萬元下降至 5 仟萬元，主要用於雇員生活園區的建造。本公司計畫日後將該住宿單位出租或售于雇員。

## 近期公佈

- 中芯國際與阿斯麥簽訂 4.5 億歐元批量購買協議 (2014-10-27)
- 中芯國際和卓勝微電子合作開發 55 納米射頻 IP 平臺 (2014-10-23)
- 董事會會議日期通知 (2014-10-21)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格 (2014-10-17)
- 通函 - 登記股東之通知信函 (2014-10-17)
- 暫停辦理股份過戶登記 (2014-10-17)
- 股東特別大會通告 (2014-10-17)
- 委任代表表格 - 於二零一四年十一月五日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格 (2014-10-17)
- 通函 - 不獲豁免關連交易 (1)大唐及 COUNTRY HILL 優先認購事項 (2)建議授出優先特定授權 (3)大唐補充協議 (4)股東特別大會通告 (2014-10-17)
- 海外監管公告 (2014-10-08)
- 完成發行 500 百萬美元於二零一九年到期 4.125%債券 (2014-10-07)
- 中芯國際頒發 2014 年度“最佳 IP 合作夥伴獎” (2014-09-29)
- 建議發行 500 百萬美元於二零一九年到期 4.125%債券 (2014-09-26)
- 2014 中芯國際技術研討會盛大開幕(2014-09-18)
- 建議發行債券 (2014-09-17)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格 (2014-09-10)
- 通函 - 登記股東之通知信函及變更申請表格 (2014-09-10)
- 通函 - 致新登記股東之信函及回條 - 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 (2014-09-10)
- 中芯國際推出自主研發的 38 納米 NAND 閃存工藝製程 (2014-09-10)
- 中芯國際被列入恒生可持續發展企業基準指數 (2014-09-10)
- 董事名單與其角色和職能 (2014-09-01)
- 委任獨立非執行董事 (2014-09-01)
- 截至二零一四年六月三十日止六個月未經審核中期業績公佈 (2014-08-28)
- 中芯國際入選“中國大陸企業香港股市排行榜” (2014-08-28)
- 不獲豁免關連交易 大唐及 Country Hill 優先認購事項 (2014-08-24)
- 董事會會議日期通知 (2014-08-18)
- 中芯國際與長電科技合資公司落戶江陰 (2014-08-08)
- 中芯國際截至二零一四年六月三十日止三個月未經審核業績公佈 (2014-08-06)
- 華大電子推出中國第一顆 55 納米智慧卡晶片 - 基於中芯國際 55 納米低功耗嵌入式閃存平台 (2014-08-04)
- 中芯國際上調二零一四年第二季度毛利率指引 (2014-07-21)
- 董事會會議日期通知 (2014-07-14)
- 中芯國際與美國高通公司合作推進中國 28 納米晶圓制造 (2014-07-03)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站:

[http://www.smics.com/trd/press/press\\_releases.php](http://www.smics.com/trd/press/press_releases.php) 及 [http://www.smics.com/trd/investors/ir\\_filings.php](http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php)

中芯國際集成電路製造有限公司  
簡明合併損益及其他綜合收入表

(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月	
	二零一四年 九月三十日 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 (未經審核)
收入	521,646	511,344
銷售成本	(386,704)	(368,291)
毛利	134,942	143,053
研究及開發開支	(54,887)	(45,080)
一般及行政開支	(34,668)	(35,528)
銷售及市場推廣開支	(10,090)	(9,018)
其他經營收入	5,523	4,765
經營開支	(94,122)	(84,861)
經營利潤	40,820	58,192
其他收入(開支)，淨額	7,840	(1,105)
除稅前利潤	48,660	57,087
所得稅利益	18	93
<b>本期利潤</b>	<b>48,678</b>	<b>57,180</b>
<b>其他綜合收入</b>		
<i>其後或會重新歸類為損益的項目</i>		
外幣報表折算差異變動	1,320	(858)
<b>本期綜合收入總額</b>	<b>49,998</b>	<b>56,322</b>
本期以下各方應佔利潤:		
本公司擁有人	47,520	56,801
非控制權益	1,158	379
	<b>48,678</b>	<b>57,180</b>
本期以下各方應佔其他綜合收入總額:		
本公司擁有人	48,840	55,943
非控制權益	1,158	379
	<b>49,998</b>	<b>56,322</b>
中芯國際應佔每股股份盈利		
基本	0.00	0.00
攤薄	0.00	0.00
中芯國際應佔每股美國預托股份盈利		
基本	0.07	0.09
攤薄	0.07	0.08
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	<b>34,845,676,270</b>	<b>32,766,242,768</b>
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	<b>38,903,905,534</b>	<b>35,291,192,640</b>

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司  
簡明合併損益及其他綜合收入表(續)  
(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月	
	二零一四年 九月三十日 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 (未經審核)
比較公認準則計量而調節出非公認準則的財務計量 <sup>(1)</sup>		
非公認準則的收入	521,646	511,344
非公認準則的經營開支	(98,266)	(86,600)

附註:

- (1) 中芯國際將非公認準則的收入(此為非公認準則的財務計量)定義為，不包含來自武漢新芯晶圓轉單的收入。非公認準則營運開支定義為不包含雇員花紅計提數、政府支持的資金以及出售生活園區資產收益影響的營運開支。中芯國際一併覆核了收入及營運開支和非公認準則的財務計量，去了解、管理和評估其業務，以及去制定營運和財務方面的決策。本公司也相信這些補充資訊對投資者及分析人員用以評估公司在不包含來自武漢新芯晶圓轉單銷售額(並非產自公司的產品線產能)後的營運表現來說是有用的。中芯國際已於二零一三年三月作出公告，停止代武漢新芯經營管理在武漢的300mm晶圓廠，且於二零一三年第三季起逐步結束來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額。自二零一四年第一季起沒有來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額。然而，把非公認準則的財務計量當作一項分析工具來使用是有重大限制的，其中一個限制就是使用非公認準則的財務計量，並不包括影響到當期淨利潤的所有項目。此外，因為非公認準則的財務計量不會被其他公司用相同的方法計算，相對於其他公司在使用類似名稱的計量上，或許無法比較。根據上述提到的限制，對於遵照國際財務報告準則編製的收入及營運開支，不應該僅考慮非公認準則的財務計量，或認為非公認準則的財務計量是可選擇的。

下表列示在有關期間由遵照國際財務報告準則編製的收入及營運開支(此為最直接可比較的財務計量)，調節至各項非公認準則的收入及非公認準則的營運開支。

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司  
簡明合併損益及其他綜合收入表(續)

(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月		
	二零一四年 九月三十日 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 (未經審核)	二零一三年 九月三十日 (未經審核)
收入	521,646	511,344	534,256
來自武漢新芯的收入	-	-	(30,587)
非公認準則的收入	521,646	511,344	503,669

	截至以下日期止三個月		
	二零一四年 九月三十日 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 (未經審核)	二零一三年 九月三十日 (未經審核)
營運開支	(94,122)	(84,861)	(63,447)
雇員花紅計提數	7,336	10,849	4,133
政府支持的資金	(6,608)	(8,494)	(10,540)
出售生活園區資產收益	(4,872)	(4,094)	(8,031)
非公認準則的營運開支	(98,266)	(86,600)	(77,885)

中芯國際集成電路製造有限公司  
簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一四年 九月三十日 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 (未經審核)
<b>資產</b>		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	2,646,870	2,515,105
預付土地使用權	136,000	136,623
無形資產	210,699	198,952
於聯營公司的投資	31,433	30,820
遞延稅項資產	44,275	44,161
其他資產	9,918	7,228
非流動總資產	3,079,195	2,932,889
<i>流動資產</i>		
存貨	315,364	319,089
預付款及預付經營開支	43,736	42,261
貿易及其他應收款項	490,910	458,765
其他財務資產	336,793	358,417
受限制現金	159,118	181,573
現金及約當現金	362,239	573,332
	1,708,160	1,933,437
歸類為持作出售資產	578	1,543
流動總資產	1,708,738	1,934,980
<b>總資產</b>	<b>4,787,933</b>	<b>4,867,869</b>
<b>權益及負債</b>		
<i>股本及儲備</i>		
普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為 50,000,000,000 股。於二零一四年九月三十日及二零一四年六月三十日已發行及流 通股份分別為 34,883,181,261 股及 34,831,860,338 股。	13,953	13,933
股份溢價	4,301,268	4,296,190
儲備	88,954	87,004
累計虧絀	(1,569,277)	(1,616,797)
本公司擁有人應佔權益	2,834,898	2,780,330
非控制權益	109,872	108,715
總權益	2,944,770	2,889,045

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司

簡明合併財務狀況表(續)

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一四年 九月三十日 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 (未經審核)
<i>非流動負債</i>		
借貸	217,000	430,520
可轉換公司債	355,362	352,317
遞延稅項負債	122	122
遞延政府資金	190,691	192,325
非流動總負債	763,175	975,284
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	531,334	474,268
借貸	376,978	365,269
遞延政府資金	53,563	31,484
預提負債	117,956	132,273
流動稅項負債	157	246
流動總負債	1,079,988	1,003,540
總負債	1,843,163	1,978,824
權益及負債合計	4,787,933	4,867,869

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司  
簡明合併現金流量表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一四年 九月三十日 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 (未經審核)
<b>經營活動:</b>		
季內利潤	48,678	57,180
折舊及攤銷	138,889	138,463
應佔聯營公司利潤	(309)	(566)
營運資金的變動及其它	(53,048)	(76,442)
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>134,210</b>	<b>118,635</b>
<b>投資活動:</b>		
對物業、廠房及設備的付款	(212,317)	(108,683)
對無形資產的付款	(14,682)	(9,948)
出售物業、廠房及設備及無形資產所得款項	9,526	2,654
與投資活動有關的受限制現金變動	54,418	(43,749)
收購財務資產付款	(434,075)	(443,617)
出售財務資產所得款項	455,712	263,582
取得長期股權投資付款	(2,588)	-
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(144,006)</b>	<b>(339,761)</b>
<b>融資活動:</b>		
借款所得款項	96,314	99,514
償還借款	(302,124)	(121,382)
發行普通股所得款項	-	197,604
發行可轉換公司債所得款項	-	181,230
行使雇員認股權所得款項	3,498	248
<b>融資活動(所用)所得現金淨額</b>	<b>(202,312)</b>	<b>357,214</b>
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	1,015	(331)
<b>現金及約當現金(減少)增加淨額</b>	<b>(211,093)</b>	<b>135,757</b>
現金及約當現金－期間開始	573,332	437,575
<b>現金及約當現金－期間結束</b>	<b>362,239</b>	<b>573,332</b>

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

張文義(董事長)

邱慈雲(首席執行官)

高永崗(首席財務官)

**非執行董事**

陳山枝(及其替任董事李永華)

劉遵義(及其替任董事陳大同)

周杰

**獨立非執行董事**

William Tudor Brown

馬宏升 (Sean Maloney)

孟樸

陳立武

周一華

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

邱慈雲

首席執行官兼執行董事

中國上海

二零一四年十一月五日

\* 僅供識別